



## DS2770AE+

Număr parc	<a href="#">DS2770AE+</a>	Statutul RoHs	
Producator / Marca	<a href="#">Analog Devices / Maxim Integrated</a>	Starea stocului	5756 pcs stock
Descriere produs	IC BATT MFUNC MULTI-CHEM 16TSSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">Cylindrical Battery Holders.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

### Specificații de DS2770AE+

Pachetul dispozitivului furnizor	16-TSSOP	Serie	-
Pachet / Caz	16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)	Pachet	Tube
Temperatura de Operare	-20°C ~ 70°C (TA)	Număr de celule	-
Tipul de montare	Surface Mount	Interfață	1-Wire
Funcție	Multi-Function Controller	Protecție la defecțiuni	-
Baterie pentru baterii	Multi-Chemistry	Numărul produsului de bază	DS2770

### Vești înrudite



Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică MouserROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/07/4

Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

2023/08/31

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16